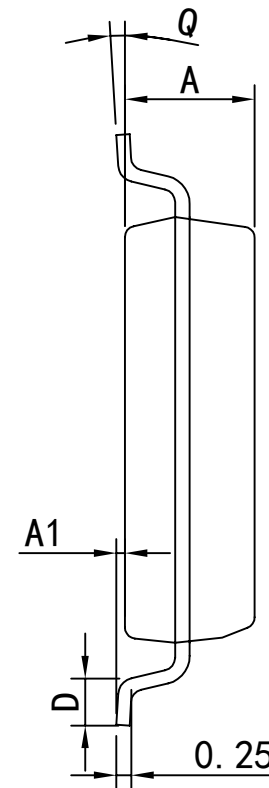
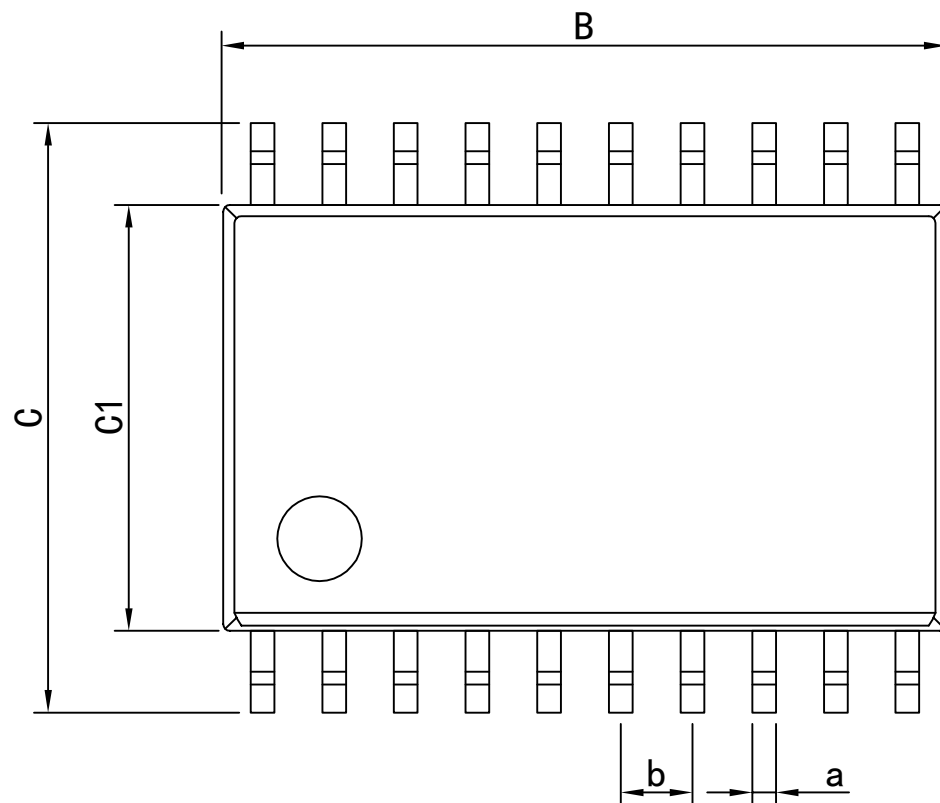




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司  
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SOP-20

文件名称:  
HG-SOP20

文件编号:  
HGWXT-230014

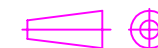
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-28

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	2.10	0.05	12.50	10.21	7.40	0.45	0°	0.35	1.27			
MAX	2.50	0.25	13.00	10.61	7.60	1.25	8°	0.45	BSC			